PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 03-122162 (43)Date of publication of application: 24.05.1991

(51)Int.Cl. C08L 83/06

CO8K 3/04

CO8K 3/08

CO8K 3/22

08K 3/36

CO9D 5/14

CO9D 5/24

CO9J 9/02

CO9J 11/02

(21)Application number: 01–260127 (71)Applicant: NICHIBAN KENKYUSHO:KK

(22)Date of filing: 06.10.1989 (72)Inventor: ICHIKAWA YOSHIO

(54) ANTIBACTERIAL ELECTROCONDUCTIVE COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ELECTROCONDUCTIVE RESIN

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a composition having a pale color, excellent in dispersibility, heat resistance, chemical resistance, etc., and useful for imparting antibacterial and antifungal properties, etc., to resins, rubbers, coating materials etc., by compounding an organic silicon compound, colloidal silver and an inorganic compound as main components. CONSTITUTION: A composition comprises (A) an organic silicon compound com prising a tetraalkoxysilane of formula I(R1 is 1–5C hydrocarbon) and/or an organoalkoxysilane of formula II (R2 is 18C organic group; R3 is 1–5C alkyl, etc.,), (B) colloidal silver in an amount of 0.01–3 wt.% (converted into silver weight) and (C) an inorganic compound (e.g. colloidal silica or colloidal alumina).

Si (OR 1) .

R * S i (O R *) ; ;

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平3-122162

௵Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)5月24日
C 08 L 83/06 C 08 K 3/04 3/08 3/22 3/36	LRX	7167—4 J		
3/36 C 09 D 5/14 5/24	P Q M P Q W	7038—4 J 8016—4 J		
C 09 J 9/02 11/02	JĀR JAU	6770-4 J 6770-4 J 審査請求	未請求	請求項の数 5 (全12頁)

の発明の名称 抗菌・導電性組成物および抗菌・導電性樹脂

②特 願 平1-260127

②出 願 平1(1989)10月6日

 ⑩発 明 者
 市 川
 好 男

 ⑪出 顧 人
 株式会社日板研究所

神奈川県茅ケ崎市出口町 6-49

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-17-3

個代 理 人 弁理士 白井 重隆

明知相

1. 発明の名称

抗菌・導電性組成物および抗菌・導電性樹脂 2. 特許請求の範囲

(1)(a)有機ケイ素化合物、(b)コロイダル銀、および

(c) 無機化合物を主成分とする抗菌・導電性組成物。

(2)(a)有機ケイ業化合物が一般式 S i (O R ')。

(式中、R・は炭素数1~5の炭化水素残基を示す)で表されるテトラアルコキシシランおよび/または一般式R*Si(OR*)。(式中、R*は炭素数1~8の有機基、R*は炭素数1~5のアルキル基または炭素数1~4のアシル基を示す)で表されるオルガノアルコキシシランである請求項1記載の抗菌・導電性組成物。

(3)(b)コロイダル銀が銀成分換算で0.01~3重量%含有されてなる請求項1または2項記載の抗腐・導電性組成物。

(4) (c) 無機化合物がコロイダルシリカ、コロイダル アルミナ、シリカゲル、ゼオライト、活性炭、超 微粒子状の、シリカ、アルミナおよびチタニアの 群から選ばれる少なくとも1種である請求項1~3いずれか1項記載の抗菌、導電性組成物。

(5)請求項 I 記載の抗懲・導電性組成物を含有してなる抗菌・導電性樹脂。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

〔従来の技術〕

従来より、重金属を利用した抗菌剤は種々開発

特開平3-122162(2)

されているが、抗菌性金属塩の使用による耐熱性や残留酸根の問題があり、特に樹脂への添加時における変色やガスの発生、p H の影響などの問題があった。これは、硝酸銀、硫酸銀、あるいは硝酸銅(Ⅱ)などの金属塩を使用しているためにおきる現象である。特に、抗菌性に優れているといわれる硝酸銀にこの傾向が強く、この問題の改善が望まれていた。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、かかる従来技術の課題を背景になされたもので、抗菌性の付与に非常に優れた殺菌力を有しながら人体に対しては殆ど客のないコロイグル銀を用いることにより、より安全性を確保し、さらに無や酸などによる変色も防ぐことができ、さらにpHが中性になるため、それの障害も除くことができる。しかも超微粒子状の銀を含有するため導電性に優れ、樹脂に使用した場合、恒久的な帯電防止が可能である。

本発明は、低・高湿度の雰囲気下で広い範囲の 細菌、カビ、あるいは藻類などの微生物に対して

以下、本発明を構成要件ごとに説明する。

(a) 有機ケイ繁化合物

本発明で使用される有機ケイ素化合物としては、例えば一般式Si(OR」)。(式中、R」は炭素数1~5の炭化水素残基を示す)で表されるテトラアルコキシシランおよび/または一般式R。Si(OR³)。(式中、R² は炭素数1~8の有機基、R³ は炭素数1~5のアルキル基または炭素数1~4のアシル基を示す。)で表されるオルガノアルコキシシランを挙げることができる。

これらの有機ケイ素化合物は、水の存在により加水分解し、加水分解物となり、また該加水分解物が重縮合して部分縮合物を生じ、さらに高分子量化してゲル状物になる。本発明の有機ケイ素化合物としては、これらの加水分解物、部分縮合物も使用できる。また、有機ケイ素化合物をコロイダル銀と無機化合物との混合液の存在下に加水分解してもよく、この場合、得られる組成物は、銀成分を所持した無機化合物を含有するゲル状物と

強い殺菌力を有し、耐熱性が良く、500℃でも変色することがなく、しかも分散性が良く、不溶出性で着色力が小さく、硬度、耐水性、耐薬品性、耐候性などに優れ、大きな表面積をもつ導電性の微粒子である抗菌・導電性組成物およびこの抗菌・導電性組成物を含有する抗菌・導電性樹脂を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、(a)有機ケイ素化合物、(b)コロイダル銀、および(c)無機化合物を主成分とする抗菌・導電性組成物である。

また、本発明は、前記抗菌・導電性組成物を含有してなる抗菌・導電性樹脂である。

本発明は、強力な殺菌力を有し、しかも硝酸銀と異なり、人体には殆ど客がなく、導電性で耐熱性、耐食性、耐久性に優れているコロイダル銀の超微粒子状銀を大きな表面積をもつ無機化合物に付着させ、これを有機ケイ素化合物により固着し、抗菌性、導電性を最大限に発現させようとするものである。

なる。さらにこのゲル状物を加熱すると、完全縮 合物であるゲルを生成するものである。

このように有機ケイ素化合物は、本発明において、ゲル状物を形成するとともに結合剤としての 働きをするものである。

ここで、前記テトラアルコキシシラン中の R¹ は、炭素数 1 ~ 5 のアルキル基であり、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基などである。これらのテトラアルコキシシランの具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラプトキシシラン、テトラプトキシシランなどを挙げることができる。

また、前記オルガノアルコキシシラン中のR²は、炭素数1~8の炭素を有する有機基であり、 例えばメチル基、エチル基、プロビル基などのア ルキル基、そのほかァークロロプロビル基、ビニ ル基、3、3、3ートリフロロプロビル基、 r ー グリシドキシプロビル基、 r ーメタクリルオキシ プロビル基、 r ーメルカプトプロビル基、 フェニ ル基、3、4 - エポキシシクロヘキシルエチル基、 ィーアミノプロピル基などである。

また、オルガノアルコキシシラン中のR*は、 炭素数1~5のアルキル基または炭素数1~4の アシル基であり、例えばメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、アセチル基などである。

ルオキシプロピルトリエトキシンラン、 r - メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 r - メルカプトプロピルトリエトキシシラン、 フェニルトリ エトキシンラン、 フェニルトリエトキシンラン、 3. 4 - エポキシシクロヘキシルエチルトリエトキシシランなどを挙げることができる。

これらのオルガノアルコキシシランは、1種または2種以上を併用することができる。

これらの有機ケイ素化合物のうち、好ましくは テトラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラ ンである。

この有機ケイ素化合物の抗菌・導電性組成物中における割合は、固形分換算で3~50重量%、特に5~25重量%が好ましく、3重量%未満では結合力が不足して溶出したり、また容易に加水分解せず生産性が低下し、一方50重量%を超えると抗菌性・導電性が発現され難くなったり、相対的に無機化合物が少なくなったりして好ましく

ない。

(b)コロイダル銀

コロイダル銀は、黄または赤褐色の水性コロイド状銀で、本発明においては、抗菌剤ならびに導電剤として使用される。

このコロイダル銀は、非常に大きな殺菌力があ り、しかも人体に対しては殆ど客がないため、古 くから治療や予防などに広く使用されている。

また、コロイダル銀の銀成分は、金属の中でも 最も優れた導電体であることは良く知られている。

さらに、銀は、耐熱性に優れ、大気中において は耐食性も良く、耐久性にも優れている。

かかるコロイダル銀は、公知の方法である銀の 金属塩を還元する方法により簡単に作成すること ができる。例えば、硝酸銀の水溶液に希薄なアン モニア水を加えて酸化銀を作り、さらにアンモニ ア水を加えて錯塩とし、水で希釈したのち、還元 剤のシュウ酸またはタンニン酸の水溶液を加えて 加熱して作成する方法がある。また、還元方法と して水素、炭素、または一酸化炭素還元法、ある いはアルカリ金属を使用したもの、その他公知の 方法がある。

このコロイダル銀は、通常、銀成分が0.02 ~1重量%、粒径が50 mu以下、pHが7.0 ±1.0であり、好ましくは銀成分が0.05~ 0.2重量%、粒径が10 mu以下のものである。 なお、銀の殺菌力は微粒子になるほど大きくなる傾向がみられる。

コロイダル銀の本発明の抗菌・導電性組成物に 対する割合は、銀成分換算で0.05~5重量%、 特に0.1~1重量%が好ましい。0.05重量 %未満では、抗菌性、導電性の発現ができ難く、 一方、5重量%を超えると色が濃くなって着色性 が増したり、加工に手間がかかりすぎたりして好ましくない。

(c) 無機化合物

本発明の無機化合物としては、コロイダルシリカ、コロイダルアルミナ、シリカゲル、ゼオライト、活性炭、超微粒子状の、シリカ、アルミナおよびチタニアからなる群から選ばれる少なくとも

特開平3-122162 (4)

1種の化合物を好ましく使用する。

これらの無機化合物は、前記(ロコロイダル銀の 平均粒径が5 m μ 前後の銀成分を大きな表面積を もつ無機化合物の表面に付着させて銀の抗菌性な らびに導電性を最大限に発現させることを目的と するものである。

次に本発明に使用する無機化合物を成分別に説明する。

(コロイダルシリカおよびコロイダルアルミナ) コロイダルシリカは、水またはアルコールを分 散媒として無水ケイ酸の超微粒子を水またはアル コール中に分散させたコロイド溶液で、その粒径 は5~50mμである。また、その外観は透明性 の乳白色膠質液である。

コロイダルアルミナは、水を分散媒とするρH 2.5~6のアルミナゾルであり、アルミナを5 ~25 重量%含有し、安定剤として硝酸、塩酸、 酢酸などの酸を使用してなり、その平均粒径が 10~200mμのものである。

(シリカゲル)

ることができる。

好ましくは、表面積が大きく吸着能に優れたゼ オライトであり、天然のモルデナイトまたは前記 の合成ゼオライトである。

(活性炭)

活性炭は、有機物質を炭化して得られる炭素物質で黒色の粒子で、特殊の多孔性構造をもっており、吸着性に優れている。

(超微粒子状の、シリカ、アルミナ、チタニア) 本無機化合物は、精製金属塩の高温加水分解法 によって作成された超微粒子状のシリカ、超微粒 子状のアルミナ、または超微粒子状のチタニア (とむに西独、デグサ社製)を好ましく使用する。 このものは、比表面積(BET法)40~ 400㎡/g、1次粒子の平均粒径 7~40 mμを有する。

これらの無機化合物は、本発明の抗菌・導電性 組成物中に無水換算で10~30重量%、特に 40~80重量%含有されていることが好ましい。 10重量%未満では、コロイダル銀成分を担持 シリカゲルは、一般式 SiOz・n H : Oで表される化合物で、ガラス状の透明または半透明の粒子で、微細構造が粗ショウをなして、例えば1gのものが450㎡以上の大きな表面積をもつものである。

(ゼオライト)

本発明におけるゼオライトは、天然または合成 ゼオライトで、一般式

x M z / n O・A 1 2 O 2 ・y S i O 2 ・ 2 H 2 O (式中、Mはイオン交換可能な金属イオンを表し、通常は、1 価~ 2 価の金属であり、n はこの原子価で、x は金属酸化物の係数、y はシリカの係数、z は結晶水の数をそれぞれ示す)で表され、その組成比および細孔径、比表面積などの異なる多くの種類がある。

例えば、天然ゼオライトとしては、アナルシン、チャバサイト、クリノプチロライト、エリオナイト、フォジャサイト、モルデナイトなどがあり、一方、合成ゼオライトとしては、A型ゼオライト、X-型ゼオライト、Y-型ゼオライトなどを挙げ

する物質が少なくなり、また生産性が悪くなった りし、一方90重量%を超えると、相対的にケイ 素化合物が少なくなり、結合力が弱くなったり、 また抗菌効果が薄れたりして好ましくない。

本発明の抗菌・導電性組成物は、有機ケイ累化合物とコロイダル銀ならびに無機化合物を主成分として得られ、コロイダル銀および無機化合物の存在下に有機ケイ素化合物を加水分解することが好ましく、この際、有機ケイ素化合物が水と均一に混合し、加水分解を均一に進めるための調整剤として親水性有機溶剤を使用することがさらに好ましい。

親水性有機溶剤は、コロイダル銀および無機化合物の分散媒であるとともに、前記有機ケイ素化合物が水によって加水分解された際に極度にゲル化することを防止するため、そのほか加水分解物の縮合反応を調節しながら水分を共沸留去するためのものである。

この観水性有機溶剤としては、1価アルコール または2価アルコールであるエチレングリコール もしくはこの誘導体を挙げることができ、このうち1価アルコールとしては炭素数1~5の低級脂肪族アルコールが好ましく、具体的にはメタノール、エタノール、ロープロピルアルコール、iープチルアルコールなどを挙げることができ、またエチレングリコール、エチレングリコール、エチレングリコールモノエチルエーテルなどを挙げることができる。

これらの親水性有機溶剤は、好ましくは1-プロピルアルコール、secーブチルアルコール、 酢酸エチレングリコールモノエチルエーテルである。これらの観水性有機溶剤は、1種でもまた2種以上を併用することもできる。

親水性有機溶剤の組成物中における割合は、有機ケイ素化合物100重量部に対して20~ 500重量部、特に50~150重量部が好ましく、20重量部未満では有機ケイ素化合物が水と均一に混合し難く、一方500重量部を超えると 相対的に他の成分が少なくなり、性能が低下した り、生産性が悪くなったりして好ましくない。

また、本発明の抗菌・導電性組成物を調製する 際には、有機ケイ素化合物を加水分解させるため に水を存在させることが必要である。

この水としては、通常、前記(b)コロイダル銀中に存在する水、また無機化合物として水性のコロイグルシリカまたはコロイグルアルミナを使用した場合はこの水を用いることができ、さらに別途、一般水道水、蒸留水あるいはイオン交換水を用いることがきる。

水の組成物中における割合は、有機ケイ素化合物100重量部に対して25~2,000重量部、特に50~800重量部が好ましく、25重量部未満では有機ケイ素化合物の加水分解が充分に生起しがたく、一方2,000重量部を超えると密養性が低下し、また生産性が悪くなったりして好ましくない。

本発明の抗菌・導電性組成物には、前記各成分 の他に必要に応じて充塡剤あるいは酸を配合する

ことができる。

ここで、充塡剤は、化粧性、熱放射性などを付 与するために使用されるもので、例えば有機顔料 もしくは無機顔料である。

また、酸は、加水分解触媒として使用されるもので、硝酸、塩酸、酢酸、マレイン酸、その他の 無機酸、有機酸を挙げることができる。

さらに、本発明の抗菌・導電性組成物には、各種界面活性剤、カップリング剤、キレート剤、アルカリ金属塩(硬化触媒)、染料などの従来公知のその他の添加剤を添加することもできる。

本発明の抗菌・導電性組成物は、まずコロイダル銀を作成し、これに無機化合物、親水性有機溶剤および有機ケイ素化合物を混合して熟成することによりゲル状物を作成し、これを加熱・乾燥して調製することができる。

本発明の抗菌・導電性組成物を調製する際の具体例としては、例えばコロイダル銀は、硝酸銀の 1 重量%水溶液にアンモニアの3 重量%水溶液を 加え、さらに沈澱した酸化銀が溶けるまで徐々に 加える。この水溶液を水で19倍に希釈したのち、タンニン酸の3重量%水溶液を数滴加えて常温または40~60℃に加温して作成する。このコロイグルシリカ、コロイグルシリカケル、ゼオライト、活性炭、超微粒でのシリカ、アルミナまたはチタニアなどを加えて混合し、このように調製された混合を液にはかった。このように調製された混合を流になった。このように調製された混合を流になった。このように調製された混合の表ででである。

これを常温または低温加熱下で約6時間熟成し、 含水ゲルを作成し、得られる含水ゲルを加熱乾燥 して最後にボールミルなどで粉砕して本発明の抗 圏・導電性ゲル(組成物)を得ることができる。

このようにして得られる本発明の抗菌・導電性 ゲルの平均粒径は、特に限定されるものではない が、例えばり、01~2μm程度であり、好まし くは0.02~0.1μmである。本発明の無機 化合物(C)としてコロイグルシリカ、コロイグルア ルミナ、微粒子状の、シリカ、アルミナまたはチ タニアを使用した場合は平均粒径が 0.01~ 0.1μmくらいになり、無機化合物(C)としてシリカゲル、ゼオライトまたは活性炭を使用した場合は 0.05~2μmくらいになる。

本発明の抗菌・導電性組成物は、広い範囲にわたって利用することができ、例えばあらゆる有機、無機塗料に添加剤として混入し、抗菌、防カビ、防薬、帯電防止などの諸機能を付加することが可能である。

また、インキ、接着剤、バッキング剤、セメント、石膏などに混入し、あるいは製紙分野において紙中に漉きこむことにより、抗菌性、脱臭性、その他の前記路機能を付加することができる。

さらに、本発明の組成物を医薬品、化粧品に使用することにより、抗菌性、紫外線吸収性などを付加することができる。しかも、本発明の抗菌・導電性組成物は超微粒子となすことができ、吸油(水)率が小さく、分散性に優れているため、前記各種材料に対して均一に分散し、少量でも抗菌性その他の路機能が斑なく均一に発現される。

樹脂、ボリ塩化ビニリデン、ABS樹脂、エススチン、ABS樹脂、ボリ塩化ビニリデン、ボリアセタン樹脂、ボリアセレン、ボリアセニルアルスチン、ボリアセクール、ボリアセニルアルステントでは、ボリアセテアをエステンが開い、オリアセテアをエステンが開い、オリアを対し、エステーとは、アウングを受けるのは熱硬化性樹脂を挙げることができる。

この抗菌・導電性組成物の樹脂中への混合は、 原料モノマーあるいは反応中間体に混合したのち 重合する方法、重合終了後のポリマーに混練りす る方法、ポリマーペレットと混合する方法、成形 用ドープに混合する方法などが挙げられるが、こ れらの方法に限定されるものではない。

この抗菌・導電性組成物の抗菌・導電性樹脂中 における割合は、通常、0、02~30重量%、 さらに、着色力の非常に小さいものができるの で透明にすることもできる。

また、本発明の抗菌・導電性組成物は、コーティンク組成物として利用することができ、例えばフィルム、繊維、板、容器、その他あらゆる形状の樹脂成形品の表面にコートして導電(帯電防止)・抗菌性樹脂製品を得ることができる。さらに、天然繊維、紙または金属などの抗菌化;導電性カラスまたは導電性セラミックスの製造;抗菌性セメント材、抗菌・帯電防止性皮革または抗菌性砂の製造などに利用することができる。次に、本発明の抗菌・導電性組成物を樹脂中に含有させてなるものであ

この抗菌・導電性樹脂は、恒久的な抗菌・防力 ど性能を有し、さらに導電性の付与により恒久的 に帯電防止ができるものである。このほかにも吸 湿・乾燥性の改良により結構防止に寄与すること も可能である。

この樹脂としては、アクリル樹脂、塩化ビニル

特に0.5~10重量%が好ましく、0.02重 豊%未満では抗菌性、導電性が発現し難く、一方 30重量%を超えると樹脂の特性が失われたり、 コストが上昇しすぎたりして好ましくない。

このようにして得られる抗菌・導電性樹脂は、種々の形態、例えばフィルム、繊維、板、容器、粒状などに成形することができ、例えば家庭用品(料理用、バス用などの器具など)、建材、ラップ、バイブ類、農業用袋やフィルム、あらゆる繊維製品(洋服、靴下、肌着、ハンカチ、タオル、寝具など)、その他のあらゆる産業分野において利用される。

〔実施例〕

以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は特許請求の範囲を越えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。

なお、実施例中、部および%は、特に断らない 限り質量基準である。

参考例

抗菌性、防カビ性、導電性、耐熱性、不溶出性

特開平3-122162(プ)

第1表

配合物名称	Α	В	С	_ D
配合処方 (部) ③メチルトリメトキシシラ	100	-	100	50
(a) メチルトリエトキシシラ	-	60	- 1	- }
y(a) (a) (b)コロイン・ (b)コロイン・ (c) 大 アトライグル 銀 (c) 大 アース・ (c) 大 アース・ (c) 大 アース・ (c) 大 アース・ (c) 大 アース・ (c) 大 アース・ (c) ナ アース・	300	700 100	30 120 200 300	30 685
(c) 水性コロイダルアルミナ	-	-	100	
(pil:2,5) (c)超微粒子状シリカ (c)超微粒子状アルミナ	\$ <u>0</u>	30		50 50
(C) (C	80	-	25 25	30
ナイト) (c) 活性炭] 	- !	-	-
水 エタノール イソプロバノール 砕俊	130	110	100	100 5
無機館料(TiO:系費色) 計	1,000	1,000	1,000	1,000

- *) 銀成分0.05%、
- **) 銀成分0.2%

などを調べるため、第1表に示すA~Fの6種類 の配合物と、比較例として配合物Gを作製した。

ここで、配合物Aは、ステンレス製容器中に、コロイダル銀ー1を300部と水300部およびイソプロバノール130部と水性コロイダルシリカ(pH:2.5)を70部入れ、軽く攪拌したのち、超微粒子状アルミナ20部とシリカゲル80部を入れ約10分間攪拌した。この混合液溶液にしたのち、メチルトリメトキシシランを100部加え、約10分間攪拌して5時間、室温で熟成させた。

次いで、これを300℃で2時間、加熱して乾燥ゲルを作製した。この乾燥ゲルをボールミルで 2時間粉砕して抗菌・導電性ゲルを作製した。

配合物B~Fおよび配合物Gも、同様にして作製した。

(以下余白)

第1表(統き)

配合物名称	E	F	G
配合処方 (部) (a)メチルトリメトキシシラ	-	180	100
ン (a)メチルトリエトキシシラ	-	-	-
ン(a)テトラストキシシラントラストトキー 1・ショントキー 1・(b)コロイダルル銀ー 2・・(c)水性コロイ グルグルシリカ	100 - 400 100	300 100	20 400
(c) k性コロイダルアルミナ (c) 水性コロイダルアルミナ (pH;2.5)	100	-	-
(c) 超微粒子状シリカ (c) 超微粒粒子状アルミナ (c) 超微粒粒子状アクニ (c) 超級サカゲル	30 70	20 100	50 20 80
(C)合成ゼオライト (A型) (C) 大然ゼオライト (モルデ ナイト)	-	-	-
(C)活性炭 水	30 -	150	180
エタノール イソプロパノール 酢酸	170	100	150
所以 無機顏料(TiO.系黄色) 計	1,000	50 1,000	1,000

- *)銀成分0.05%、
- **) 銀成分0.2%

このようにして得られた抗菌・導電性ゲルの一 次粒子の平均径、比表面積、見掛け比重、銀含有 量を第2表に示す。なお、一次粒子の平均径は5万倍の電子顕微鏡写真により、比表面積はBET法により、見掛け比重はℓ当たりの重量により、銀含有量は定量分析により測定した。

第2表

抗菌・導 電性ゲル	配合物名	一次粒子 の平均径	比装面積	見掛け 比重	银含有量
名称	称石	(m μ)	(m²/g)	(g/L)	(%)
Α΄	Α	40	300 ± 30	130	0.1
В'	В	50	250 ± 30	160	1.8
C'	C	450	300±30	420	0.26
D'	D	30	400 ± 30	130	0.84
E'	Ē	400	350 ± 30	250	0.4
f'	F	40	300 ± 30	190	0.05
G'	G	50	350 ± 30	150	0.03

実施例 1

抗菌・導電性組成物の抗菌力を調べるため第2 表の抗菌・導電性ゲルをテストピースとし、これ らの細菌に対する最小発育阻止濃度を測定した。 試験方法は、任意濃度にテストピースを添加し

た液体培地に接種用菌液を接種培養後、発育が阻

特開平 3-122162 (8)

止される最低濃度をもって最小発育阻止濃度とし この試験結果を第3表-2に示す。 た。

なお、増蘭用培地は、Mueller Hinton Broth (Difco社製) 、測定用培地は、0,05%トリト ンX-100添加 Mueller Hinton Broth(Difco 社製)とし、測定用培地 10 心にテストピースを 任意量添加後、滅菌し、感受性測定用培地とした。

また、接種用菌液は、維代培養した試験液を増 菌用培地に接触し、37℃、18~20時間培養 後、菌数が約10°/心になるように増菌用培地 で希釈して作成し、培養は感受性測定用培地に接 種用菌液 0. 1 配を添加後、35~37℃で1~ 2日振とう培養した。

この試験結果を第3表-1に示す。

また、抗菌・導電性組成物の抗菌力の持続性を 調べるために、第2表の抗菌・導電性ゲルのうち A′、B′、C′の3種を30日間水道水に浸漬 し、その後2時間煮沸し、常温下で乾燥した。

これを用いて前記の試験方法により細菌に対す る最小発育阻止濃度を測定した。

第3表-1

37 0 4 1						
テストピース	↓在 366 产 47	テン	ኢ ኑ ሀ	ニースの	D添加量	₹ (%)
の名称	接種菌名	2	1	0.5	0.25	0.125
Α΄	大腸菌	-	-	-	+	+
	黄色プドウ球菌	_	-	- 1	-	+ 1
В'	大陽密	_	-	-	-	-
i i	黄色ブドウ球菌	_	-		-	_
c,	大腸菌	-	-	-	-	
	黄色ブドウ球菌	_	-	_ }	-	-
D,	大陽菌	-	-	-	_	_
	黄色プドウ球菌	_	-	-	-	-
E'	大陽窟	-	-	_	_ ·	_
	黄色ブドウ球菌	- 1	-	-	-	-
F′	大腸菌	_ '	-	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	1	+	+	+	+
G,	大腸菌	+	+	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	+	+	+	+	+

ただし、+:関の発育を認める。

- : 関の発育を認めず。

第3表~1(統き)

テスト	接種菌名	テストリ	ピースの変	き加量(%)
の名称	按性例 43	0.06	0.03	0.015
Α΄	大賜密	+	+	+
	黄色プドウ球菌	+	+	+
В'	大腸菌	_	_	+
	黄色ブドウ球菌		+	+
c,	大腸菌	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	+	4-	+
D'	大腸菌	_	-	+
(黄色プドウ球菌	_	+	+
E'	大陽菌	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	+	+	+
F'	大腸菌	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	+	+	+
G'	大陽菌	+	+	+
	黄色プドウ球菌	+	+	+

ただし、+:関の発育を認める。

-:菌の発育を認めず。

第 3 表 - 2

	4,02					
テスト		Α,		В′		С′
テピの番 (%)	大腸	黄色ブド ウ球菌	大鴈 遊	黄色プド ウ球菌	大脇	黄色プド ウ球菌
2	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
0.5	_	-	-	-	-	-
0.25	_	-	-	~	_	-
0.125	+	+	-	- !	+	_
0.06	+	+	-		+	-
0.03	+	+	-	+	+	+
0.015	+	+	+	+	+	+

ただし、+、-は、第3表-1に同じ。

抗菌・導電性樹脂の抗菌力を調べるため、樹脂 に抗菌・導電性ゲルを添加混合し、各種の抗菌・ 導電性樹脂のテストピースを作成した。作成方法 は次の通りである。

(1)フィルム:インフレーション成形法により作成 した.

特開平 3-122162 (9)

第 4 表

(3)織布:常法に従い、溶融紡糸後延伸し、該延伸 糸を精練、織布した。

(2)角板:圧縮成形法により作成した。

(4)除膜①:酢酸ビニル系塗料に抗菌・導電性ゲル を添加、混合し、アルミニウム板に塗布した。

塗膜②:ウレタン樹脂系塗料に抗菌・導電性ゲル を添加、混合し、靴皮に塗布した。

該テストピースの内容を第4表に示す。

第4表中、抗菌・導電性ゲルの添加量の単位は %である。

(以下余白)

テストビ		テフ	くトピース	抗菌・	導電性
一スな	樹脂名称	形状	大きさ	名称	添加量
1	ポリエチ	フィル	100 ×100 m ×50 µ	Α'	3
2	レンポリエチ	ラィル	100 ×100 = ×50 µ	E,	1
3	レン ポリプロ	カッル	100 ×100 m ×50 µ	В'	0.5
4	ピレン ポリプロ	カ ィル	100 ×100 m×50 µ	G,	5
5	ピレン ABS樹	ム 板	50×50×2 ■	В'	1
6	脂ABS樹	板	50×50×2 mm	c'	1
7	脂アクリル	板	50×50×2 ≠	D.	0.2
8	樹脂 アクリル	板	50×50×2 =	F .	5
9 10	樹脂 サイロン アクリル	総布 機布 機布	100 ×100 = 100 ×100 = 100 ×100 =	B' C' A'	3 3 4
12	樹脂アクリル	機布	100 × 100 =	E'	0.5
13	樹脂	塗膜①	100 ×100 = ×20 µ	D,	10
14	ル樹脂	塗膜(I)	100 ×100 ≈ ×20 µ	F.	10
15	ル棚脂	塗膜②	100 ×100 ∞ ×20 µ	c.	2
16	樹脂 ウレタン 樹脂	塗膜②	100 ×100 m×20 µ	D,	2

次に、第4表のテストピース1~16を用いて 抗菌力試験を実施した。

試験方法は、つぎのとおりである。

テストピースに Escherichia coli [FO 330] · (大腸菌)、Staphylococcus aureus [FO 12732 (黄色ブドウ球菌)、Aspergillus niger IFO 4407 (黒麹かび)の薗液を滴下して、細菌は37 ℃、真菌は30℃で保存し、6および24時間後 に細菌はSCDLP液体培地、真菌はGPLP液 体培地でテストピースの菌を洗い出し、洗液を試 験液とした。

この試験液について菌数測定用培地による混釈 平板培養法 (細菌:37℃2日間、真菌:25℃ 7日間)により生存菌数を測定して、試験片1枚 当たりの生菌数に換算した。

この試験結果を第5表-1(使用菌名:大腸菌)、 第5表-2 (使用菌名: 黄色プドウ球菌) ならび に第5 表-3 (使用菌名:黒麹かび)に示す。

	第5表-1(包	史用菌名:大腸図	i)
テストピ ース名称	スタート時 (個/配)	· 6 時間後 (個/或)	2 4 時間後 (個/m²)
1	5.4 ×10°	2.2×10°	6.2×10 ²
2	3.9 ×10°	8.5×10°	2.3×10*
3	2.5 ×10 ⁵	6.8×10*	1.9×10*
4	3.2 ×10 ⁵	4.1×10°	4.5×10°
5	4.4 ×10°	1.7×10*	< 10
6	3.7 × 10°	5.5×10 ⁴	1.8×10°
7	5.6 ×10 ⁵	8.1×10³	4.1×10°
8	3.7 × 10 ^s	3.7×10°	1.7×10 ⁴
9	3.9 ×10°	< 10	< 10
10	4.3 ×10°	2.7×10°	7.1×10°
11	2.7 ×10°	7.3×10*	< 10
12	2.2 ×10°	2.1×10°	3.3×10°
13	2.8 ×10°	< 10	< 10
14	4.1 ×10 °	2.1×10 ⁵	4.3×10 ⁴
15	3.2 ×10°	2.5×10 ⁴	8.0×10 ²
16	2.8 ×10°	1.9×10°	< 10

特開平 3-122162 (10)

第3表-2 (使用菌名: 黄色ブドウ球菌)

テストピ ース名称 スタート時(個/配) 6 時間後 (個/配) 2 4 時間後 (個/配) 4.1×10* 1 3.3×10^{4} < 10 2 2.9×10* 6.4×10^{4} 2.9×10^{2} 4.5×10* 3 1.8×104 < 10 4.1×10* 4.2×10° 3.8×10* 5 3.7×10° < 10 < 10 6 4.5×10* 3.7×10^{3} < 10 7 4.1×10* 3.7×10* 4.6 \times 10 z 8 2.2×10+ 7.7×104 6.1×10⁴ 9 $3.2 \times 10^{\circ}$ < 10 < 10 10 2.7×10* 3.2×10^{4} 1.8×10° 4.3×10° 5.2×10² 11 < 10 5.3×10* 12 4.8×10^{3} $3.8\times 10^{\, *}$ 4.5×10* < 10 < 10 13 14 2.8×10* 8.5×104 2.9×104 15 3.1×10* $6.7 \times 10^{*}$ < 10 16 3.9×10* < 10 < 10

第5 表 - 3 (使用菌名:黒麴かび)

テストピ ース名称	スタート時 (個/ml)	6 時間後 (個/配)	2 4 時間後 (個/配)
i	6.1×10°	8.3×10*	5.1×10°
2	3.2×10 ⁵	4.8×10 ¹	7.7×10°
3	3.8×10°	3.3×10 ⁴	2.8×10°
4	3.8×10°	3.1×10°	4.6×10°
5	4.5×10 ⁵	1.7×10³	< 10
6	7.3×10 ⁵	6.6×104	2.5×10°
7	4.1×10 ⁵	3.9×10 ⁴	8.3×10°
8	3.9×10°	2.1×10 ⁵	7.1×10*
9	3.8×10°	< 10	< 10
10	6.2×10°	5.8×10 ⁵	3.8×10°
11	4.4×10°	8.5×10²	< 10
12	4.8×10°	7.3×10^{2}	8.3×10*
13	3.9×10°	< 10	< 10
14	6.4×10 ⁵	7.6×10*	3.7×10³
15	5.7×10°	3.8×10°	< 10
16	5.5×10*	9.3×10 ^z	< 10

実施例3

本発明の抗菌・導電性組成物の導電性を調べるため、第2表の各種抗菌・導電性ゲルを用いて100㎏/cdでプレスして30×10×5 mmのテストピースを作成し、このテストピースの体積固有抵抗値(Ω・cm)を測定した。

また、第4妻のテストピース中より選択し、この表面抵抗値($\Omega\cdot cm$)を測定した。

この結果を第6表に示す。

(以下余白)

第 c 本

	第6表			
テストピース	電気抵抗	Ĥ		
名称	測定法	単位	抵抗値	
A '	体積固有抵抗値	Ω·cms	10°	
В'	体積固有抵抗値	Ω - cna	10-4	
¢'	体積固有抵抗値	Ω · cm	I 0 - 2	
D,	体積固有抵抗値	Ω·cm	10-3	
E'	体積固有抵抗値	Ω·cna	I 0 - a	
F′	体積固有抵抗値	Ω·cm	1010	
G,	体積固有抵抗値	Ω · cm	1011	
1	表面抵抗	Ω	10 *	
3	表面抵抗	Ω	10'4	
5	表面抵抗	Ω	1010	
7	表面抵抗	Ω	1013	
9	表面抵抗	Ω	10 6	
11	表面抵抗	Ω	10*	
13	表面抵抗	Ω	105	
15	表面抵抗	Ω	10*	

実施例4

本発明の抗菌・導電性組成物の不溶出性ならび に水中における抗菌性を調べるため、第2表の抗 菌・導電性ゲルB′を用いて、次の方法により試 験を行った。

(不溶出性)

水道法の水質基準(昭和53年厚生省令第56号)の試験方法を用いて、塩素イオン、有機物質(過マンガン酸カリ消費量)、一般細菌、大腸菌群、銅、鉄、銀、鉛、カドミウム、pH値、濁度を測定した。

試験水の調製方法は、抗菌・導電性ゲル200 gを水道水4 & 中に浸漬させ、室温で放置し、 24時間経過時に上澄み液を採取した。また、対 照として同一の水道水を同一条件で保管して、 24時間経過時に全量を採取した。

この試験結果を第7表-1に示す。

第7表-1

試験項目	試験水	水道水
塩素イオン	10 ag/2	10 mg/2
有機物質(過マンガン酸カリ消費量)	2.2 mg/2	1.5 mg ∕ £
一般細菌	検出せず	30個以下/m2
大鵬	検出せず	検出せず
姆	0.01 mg/L以下	0.01 mg/ L以下
鉄	0.05 mg/ l 以下	0.05 mg/ &以下
饭	0.01 mg/ &以下	0.01 呱/ 2以下
鉛	0.01 mg/ l 以下	0.01 ☎/ 2以下
カドミウム	0.005 ໝ/ ℓ以下	0.005 mg/ & 以下
pH値	7.2	7.2
循度	1度以下	1度以下

(水中における抗菌性)

第2表の抗菌・導電性ゲルB、および比較例としてG、を2%(重量/容積)を添加したイオン交換水に、Escherichia coli IFO 3301(大腸菌)あるいは Pseudomonas aeruginosa IFO 13275 (緑膿菌)の菌液を添加して、30℃で保存し、

6 および24時間後の生菌数を測定した。

菌数測定は、標準寒天培地を用いた混釈平板培 接法により測定した。

なお、培養は、35℃、48時間とした。 この試験結果を第7表-2に示す。

第7表-2

	試験被		理論添加 了 数		保存時間			
試験菌					6	時間	2	4 時間
大揭	В' の	2%溶液	9.8	×104	1	以下	1	以下
25	ය ' න	2 %溶液	9.8	×104	1.6	×104	1.9	×10ª
緑腹	B' Ø	2 %溶液	2.2	×10 ⁵	1	以下	1	以下
3	G' 0	2%溶液	2.2	×10°	8.8	×104	2.6	×104

ただし、表中、「1以下」は、本試験で用いた 関数測定法の測定限界によるもので、菌が検出さ れなかったことを意味する。

実施例 5

本発明の抗菌・薬電性組成物の耐熱性、耐沸層 水性、および耐薬品性を調べるため、第2表の抗 菌・薬電性ゲルB′とD′の2種を用いて、つぎ の方法により試験を行った。 さらに該ゲルを用いて抗菌力を調べるため、実 施例 1 と間様の方法で細菌に対する最小発育阻止 機度を測定した。

(耐熱性)

テストピースを電気炉に入れ、500℃で3時間保持し、外観を観察した。

(耐沸騰水性)

テストピース2%(重量/容量)を永道水に入れ、3時間煮沸し、外観を観察した。

なお、落発した水と同量の水は水道水の沸騰水 を随時注入した。

(耐薬品性)

- (1)トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、アセトン、酢酸エチルの混合溶液にテストピースを2%(重量/容量)混入し、24時間浸漬した。(2)2%の硝酸溶液にテストピースを2%(重量/
- (2) 2 %の硝酸溶液にテストピースを 2 % (重量/容量) 混入し、 2 4 時間浸漬した。
- (3) 2%の苛性ソーダ溶液にテストピースを2%(重量/容量)混入し、24時間浸漬した。

以上、(1)、(2)、(3)のテストピースの外観を観察

した.

この試験結果を第8表-1に、また、該テストビースの細菌に対する最小発育阻止濃度の測定結果を第8表-2に示す。

第8表-1

	27 0 32, I	
試験項目	テストピース名称	試験後の結果
耐熱性	В′	全く変化なし
	׳ מ	全く変化なし
耐沸騰水性	В′.	全く変化なし
	ט י	全く変化なし
耐薬品性(1)	В′	全く変化なし
	D '	全く変化なし
耐薬品性(2)	В′	全く変化なし
	D '	全く変化なし
耐薬品性(3)	В′	全く変化なし
	י ם	全く変化なし

(2)良導体である銀の性能を長期にわたって持続する。

(3) 樹脂やゴムならびに樹脂系の塗料やインキ、接着剤、自地剤、バッキング材に少量添加するだけで、抗菌性ならびに導電性(帯電防止性)にすることができる。

(4)セメント、無機系コーティング剤、石膏、紙、 化粧品その他の材料に少量添加するだけで、抗菌 性ならびに導電性にすることができる。

(5)耐熱性に優れ、500℃の高温下でガスの発生や変色が全くなく、性能劣化しない。

(6)微粒子状で分散性が良く、各種材料に均一に分散する。また、着色性が小さく(添加量により殆ど透明になる)材料の外観を損なうことがない。 (7)耐沸騰水性、耐薬品性、耐候性に優れ、耐摩耗

(8)溶出がなく、毒性も殆ど無視できるので、その用途が広い。

性も良い。

(9)多孔質で表面積が大きく、脱臭性に優れ、その 効果は長期間にわたって持続する。

第8表-2

テストピ ースの添	I	3 ′	D ′		
加量(%)	大陽菌	黄色ブド ウ球菌	大陽菌	黄色ブド ウ球菌	
2	-	-	****	-	
1	_	-	-		
0.5	_	-	-	- [
0.25	_	-	- '	-	
0.125			_		
0.06	_	_	-	-	
0.03		-	_	+	
0.015	+	+	+	+	

ただし、+:菌の発育を認める。

- : 蘭の発音を認めず。

(発明の効果)

以上のように、本発明の抗菌・導電性組成物および抗菌・導電性樹脂の主な特徴は、下記のとおりである。

(I)一般細菌やカビに対し、優れた抗菌性能を長期間にわたって持続する。

00水中に少量混入すると、水全体が抗菌性になり しかも長期間にわたってその効果が持続する。

また、本発明の抗菌・導電性組成物は、コーティング組成物として以下の如き特徴を有する。

(j)透明または半透明の導電性および抗菌性の薄膜をつくる。

(2)耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、硬度に優れた膜が得られる。

(3) プラスチック、金属、ガラス、セメント、繊維、 皮革、紙、砂その他あらゆる基材にコーティング することができる。

(4)低温 (60~300°) で短時間 (1~60分) の加熱により硬化する。

これにより、本発明は、衣食住関連品から工業 製品の他、医療用、農業、漁業用その他広範囲の 各種製品を提供することができるなど数数の利点 を有し、工業的意義は極めて大である。

> 特許出願人 株式会社日板研究所 代理人 弁理士 白 井 熏 隆